

для исходных образцов с большой N_d . Отсюда следует дополнительный вывод: дислокации не играют самостоятельной роли в образовании центра, а действуют лишь как стоки для вакансий.

Наконец, мы приходим к заключению, что при высоких температурах $\frac{1}{4}$ полного количества фосфора в кремнии находится в междуузлиях; в ряде случаев фосфор внедрения сохраняется при охлаждении образцов до комнатной температуры. С этой точки зрения большой коэффициент диффузии P в Si (²) обусловлен тем, что фосфор диффундирует по междуузлиям, в отличие от других примесей замещения, диффундирующих по вакансиям. Если увеличить концентрацию вакансий в образце путем пластической деформации, то диффузия фосфора должна замедлиться, так как доля внедренного фосфора, согласно (1), уменьшается. При вакансационном механизме диффузия должна была бы ускориться. Именно такой эффект был обнаружен в работе (³): при динамической деформации кремния диффузия Ga, B, Sb ускорялась, а диффузия P замедлялась. Другое следствие из существования фосфора внедрения состоит в том, что при легировании кремния только фосфором концентрация электронов n должна отличаться от полного содержания фосфора c . Если уровень $E_v + 0,13$ эв акцепторный, то $n = (c - N) - N \approx \frac{1}{2}c$, а если донорный, то $n = c - N \approx \frac{3}{4}c$. По многим литературным источникам (например (^{10, 12})) n близка к c . Особняком стоят данные работы (¹). Всего вероятнее, уровень $E_v + 0,13$ эв является донорным, что согласуется и с данными (^{6, 7}) по рекомбинации на этом уровне.

Государственный научно-исследовательский
и проектный институт редкometаллической
промышленности

Поступило
3 V 1968

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ В. И. Фистуль, Сильно легированные полупроводники, «Наука», 1967.
² Б. И. Болтакс. Диффузия в полупроводниках, М., 1961. ³ J. E. Lawrence, Brit. J. Appl. Phys., **18**, № 4, 405 (1967). ⁴ Г. И. Воронкова, А. Г. Дудин, М. И. Иглицын, Научн. тр. Гиредмета, **25**, 241 (1968). ⁵ G. Ziegler, Zs. Metallkunde, **49**, № 9, 491 (1968); в сборн. Зонная плавка, 1966, стр. 64. ⁶ R. H. Glaenziger, C. J. Wolf, J. Appl. Phys., **36**, № 7, 2197 (1965). ⁷ Г. Н. Галкин, ФТТ, **2**, № 1, 8 (1960). ⁸ G. G. Watkins, J. W. Corbett, Phys. Rev., **134**, № 5A, 1359 (1964).
⁹ T. R. Waite, Phys. Rev., **107**, № 2, 463 (1957). ¹⁰ B. J. Masters, J. M. Fairfield, J. Appl. Phys., **38**, № 8, 3148 (1967). ¹¹ Дж. Дамаск, Дж. Динс, Точечные дефекты в металлах, М., 1966. ¹² R. N. Hall, J. Phys. Chem., **57**, № 8, 836 (1953).

УДК 539.89

ХИМИЯ

N. A. Горюнова S. V. Попова L. G. Хвостанцев

Н. А. ГОРЮНОВА, С. В. ПОПОВА, Л. Г. ХВОСТАНЦЕВ

ПОВЕДЕНИЕ CdSiP₂, CdGeP₂, CdSnP₂, ZnSnP₂, ZnGeP₂
И ZnSiP₂ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР

(Представлено академиком Л. Ф. Верещагиным 30 XII 1968)

Поведение ряда соединений состава ABC₂ при высоких давлениях и температурах исследовалось различными авторами. Для одной группы этих веществ (A^IB^{III}C₂^{VI}) были обнаружены новые метастабильные фазы со структурой типа α-NaFeO₂ (¹). Вещества другой группы (A^{II}B^{IV}C₂^V, где C — As) разлагаются на A₃^{II}C₂^V + B^{IV}CV + C₂^V (²).

В настоящей работе исследованы при высоком давлении соединения CdSiP₂, CdGeP₂, CdSnP₂, ZnSnP₂, ZnGeP₂ и ZnSiP₂, кристаллизующиеся в структуре халькопирита.

Работа выполнена на камере высокого давления, сконструированной в Институте физики высоких давлений АН СССР Верещагиным, Новиковым, Хвостанцевым, позволяющей генерировать давление до 165 кбар. В качестве реперных точек при измерении давления служили полиморфные переходы в Bi (25,4; 26,9; 89,3 кбар), в Ba (59; 144 кбар), в Sn (115 кбар) и Pb (161 кбар). Исходные продукты в виде порошков соответствующих соединений синтезированы в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе АН СССР.

Исследуемые вещества помещались в контейнер из BN, находящийся, в свою очередь, в цилиндрическом нагревателе из графита. Конечные продукты изучались рентгенографически, путем съемки дебаеграмм (камера РКД-57, фильтрованное медное излучение).

Установлено, что при давлении 60 кбар и температуре выше 700° CdSiP₂ разлагается на Cd и SiP₂. При этом SiP₂ кристаллизуется в структуре типа пирита, что соответствует известным из литературы данным (³⁻⁵) для этого соединения, синтезированного из элементов как при нормальном давлении, так и в условиях высоких давлений и температур. Расчетное изменение удельного объема при реакции разложения (без учета поправки на сжимаемость и тепловое расширение) равно $\Delta V / V_0 = 20\%$, из пикнометрического измерения плотности, полученной при разложении смеси (Cd + SiP₂) $\rho_{\text{эфф}} = 4,96 \pm 0,02 \text{ г}/\text{см}^3$ относительное изменение удельного объема также должно быть равно 20%. Нагревание смеси (Cd + SiP₂) в вакууме при температуре 600° в течение 1 часа приводит к синтезу исходного продукта CdSiP₂.

Для CdGeP₂ при давлении 50 кбар и температуре 900° обнаружена стеклообразная фаза, возникающая и при нормальном давлении при быстром охлаждении из расплава (⁶). При более высоких давлениях, и температуре выше 700° наблюдается разложение CdGeP₂. На дебаеграммах продукта, полученного при давлении 50—70 кбар и температурах выше 700°, наблюдаются линии Cd₃P₂ и черного фосфора, что дает основание предположить, что разложение идет в соответствии с реакцией 3CdGeP₂ → Cd₃P₂ + 3GeP + P (черный) ранее найденной (²) для арсенидов. Плотность полученной смеси, измеренная пикнометрическим методом, $\rho_{\text{эфф}} = 5,2 \pm 0,02 \text{ г}/\text{см}^3$, что соответствует изменению удельного объема при разложении на величину $\Delta V = -25,38 \text{ см}^3/\text{моль}$, относительное изменение объема составляет 15%.